

Petek, 22. maj 2026

Pozdravljeni,

tudi v tem tednu ne prezrite spodnjih informacij in novosti s področja čipov in polprevodniških tehnologij, ki jih za vas izbere ekipa KC Čip.si. Vabljeni k branju!

Novosti KC Čip.si:

Strokovni tečaj – zapolnjena vsa mesta junijske izvedbe tečaja:

- **High Level FPGA design**
Sporočamo vam, da so vsa mesta za junijsko izvedbo tečaja že zapolnjena. V kolikor ste zainteresirani za nadaljne izvedbe tečaja, nas kontaktirate na e-naslov office@cc-chip.si.
Hkrati vam sporočamo, da smo v vmesnem času za ta tečaj s strani Univerze v Ljubljani pridobili akreditacijo za izdajo **mikrodokazil** udeležencem tečaja.

Konferenca MIDEM 2026 – podaljšan rok za oddajo povzetkov:

- Strokovno društvo za mikroelektroniko, elektronske sestavne dele in materiale ter KC Čip.si vabita k oddaji povzetkov za letošnjo konferenco [MIDEM 2026](#) (28. – 30.9., UL FE, Ljubljana), ki pokriva širok spekter sodobnih tematik s področja elektronike in materialov. V okviru konference bo organizirana tudi enodnevna delavnica na temo integrirane fotonike. Vabljeni k oddaji povzetkov do **27.5.2026**.
Predlogo za povzetek in navodila za oddajo najdete na [povezavi](#).

Razpisi:

- **Razpis: Javno povabilo za izbor podjetij za startup delegacijo v okviru dogodka Bits & Pretzels 2026** (SPIRIT Slovenija)
Prijavni rok: **do 2. junija 2026, do 23:59**
Bits & Pretzels velja za enega najpomembnejših startup in tehnoloških dogodkov v Evropi, ki povezuje podjetnike, vlagatelje in vodilne predstavnike inovacijskega ekosistema.
Vabimo startup podjetja ter inovativna mala in srednja podjetja, ki želijo pospešiti rast, pridobiti investicije ter se povezati z mednarodnim okoljem, da izkoristijo priložnost za udeležbo in se prijavijo na razpis [SPIRIT Slovenija](#).
Več podatkov o samem razpisu, razpisnih pogojev ter dodatnih informacij najdete na tej [povezavi](#).

1. Razpis: [INOVACIJSKI VAVČERJI 2026 \(JR VAVČERJI\), ARIS](#)

Rok za oddajo vlog:

1. Rok: 10.6.2026, do 14:00 h,
2. Rok: 10.9.2026, do 14:00h.

Javni razpis »Inovacijski vavčerji 2026«, ki je namenjen mikro, malim in srednje velikim podjetjem za lažji dostop do raziskovalnih in razvojnih storitev ter spodbujanje razvoja novih ali izboljšanih izdelkov, procesov in storitev.

Več informacij o JR najdete na [povezavi](#).

Dogodki:

- **Tečaj: [FD-SOI ICs Design Opportunities Short Course](#)**

Tečaj udeležencem ponuja celovit vpogled v FD-SOI tehnologijo ter napredne pristope za načrtovanje digitalnih, analognih in RF vezij za razvoj inovativnih rešitev.

21.-22.9.2026, Grenoble, Francija

Tečaj je plačljiv in ima omejeno število razpoložljivih mest.

Več informacij o programu in pred prijavo najte na tej [povezavi](#).

- **Srečanje: [Slovenija - Indija: Strateško partnerstvo v tehnologiji in poslovanju, GZS](#)**

11. 6.2026, 11:00-13:00h, GZS, Ljubljana

Vabimo slovenska podjetja, ki želijo vstopiti ali okrepiti poslovanje na indijskem trgu, da se udeležijo dogodka in izkoristijo priložnosti za neposredno povezovanje z indijskimi partnerji. Dogodek ponuja vpogled v prihajajoči sporazum EU-Indija, konkretne poslovne priložnosti ter možnost B2B srečanj in navezovanja strateških partnerstev.

Udeležba na dogodku je brezplačna, organizator pa naproša predhodno [registracijo](#).

- **Webinar: [EARTO Webinar on the Future of the European Innovation Council \(EIC\)](#)**

29. Junij 2026, online

Vabljeni na spletni seminar o prihodnosti Evropskega sveta za inovacije (EIC), kjer bo predsednik Michiel Scheffer predstavil vpogled v prihodnost razvoja EIC,

Registracija na [povezavi](#).

- **Anketa: [ECSA Skill Survey 2026](#)**

V sodelovanju nacionalne mreže kompetenčnih centrov za čipe [aCCcess](#) in iniciative European Chips Skills Academy vas vabimo k sooblikovanju ukrepov za odpornejši in bolj povezan evropski ekosistem na področju čipov in polprevodniških tehnologij.

Rok: **30.6.2026**

Neposreden dostop do ankete na [povezavi](#).

Ostale novice

- **[Mask Technology Faces A New Set Of Challenges](#)**

Pregled in popravilo mask, uporabljenih pri izdelavi čipov in polprevodniških struktur, ostajata eno ključnih ozkih grl v proizvodnem procesu. Kljub napredku pri večslopnem zapisovanju mask naraščajoče količine podatkov ter uvedba visoko-NA EUV dodatno obremenjujejo maskni ekosistem.

Želimo vam uspešen zaključek tedna,

vaš KC Čip.si



Slovenski kompetenčni center za čipe in polprevodniške tehnologije

KC Čip.si - glavna pisarna

Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani

Tržaška cesta 25, Ljubljana

E-pošta: office@cc-chip.si

Tel.: 01 476 88 50

Spletna stran (v izdelavi): <https://cc-chip.si/>



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA DIGITALNO PREENBRAZBO

Projekt CC Chip.si (št. 101217674) je sofinanciran s strani Chips Joint Undertaking in Evropske unije v okviru programa Digital Europe.

To sporočilo ste prejeli, ker ste se prijavljili na prejemanje novic KC Čip.si ali izrazili interes za obveščanje o naših dejavnostih.

Če novic ne želite več prejemati, se lahko kadarkoli odjavite.

[Odjava](#)

